



## Fachmesse SPI 2025 Messehighlight im Bereich Veredelung

Sehr geehrte Geschäftspartner,

dieses Jahr findet vom **03. bis 05. Juni 2025** die neue Siebdruckfachmesse SPI auf dem Messegelände in Essen statt.

Gemeinsam mit unseren Partnern freuen wir uns, Ihnen neue Innovationen präsentieren zu können, die durch attraktive Messepreise besonders lohnenswert sind. Wir laden Sie herzlich ein, sich von den vielversprechenden Lösungen und Angeboten zu überzeugen.

Heute informieren wir Sie über das **Heißprägemodul LQM\_105EVO** von TECNOMAC, das zur **Veredelung von Druckmedien** durch das Auftragen von metallisierten Folien dient.



## Anwendungsbereiche der LQM 105EVO

- Digitaldrucke
- Siebdruck - UV Lackierung
- bedruckte Medien im Offset



Weitere Details zur LQM 105EVO:

[www.simon-drucktechnik.de/siebdruckuv - heisspraegemaschine/403](http://www.simon-drucktechnik.de/siebdruckuv-heisspraegemaschine/403)

Lassen Sie sich von unseren Möglichkeiten inspirieren und heben Sie Ihre Drucke auf ein neues Niveau. Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen ein individuelles Angebot, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

***Gerne senden wir Ihnen auch unser Angebot zur Messemaschine zu, die Sie auf dem Messestand B2-2 ansehen und testen können.***

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen den perfekten Look zu kreieren!  
(+49 7642 - 921184 0 oder [info@simon-drucktechnik.de](mailto:info@simon-drucktechnik.de))

Mit freundlichen Grüßen



Michael König  
Geschäftsführer



Verena Göhler  
Geschäftsführerin